**切　結　書**

本人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(現任職於○○○○○○公司)，自○○○年○月○日起至○○○年○月○日，擔任○○○○○○公司所執行小型企業創新研發計畫（SBIR）【潛力新創研發補助】-○○○○○○○○○○○計畫之顧問，(所提供該研發計畫之技術指導內容與原任職單位或其他單位無競業情形/擔任期間無任職任一單位)，特此切結。

(蓋章)

切結書人簽章：

身分證號碼：

通訊地址：

電話：

中華民國 年 月 日